

2022年7月22日

独立行政法人 国際協力機構（JICA）が発行する  
「ピースビルディングボンド（平和構築債）」への投資について

学校法人大阪電気通信大学は、このたび、独立行政法人国際協力機構（理事長：田中明彦、以下「JICA」）が発行する「ピースビルディングボンド：平和構築債（ソーシャルボンド）」への投資を実施致しました。

JICA は、日本の政府開発援助（ODA）を一元的に実施する機関として開発途上国への国際協力を担っており、JICA による債券の発行は、日本政府から SDGs（持続可能な開発目標）を達成するための具体的施策の一つにも位置付けられています。

本ピースビルディングボンド（ソーシャルボンド）により調達された資金は、JICAの実施する有償資金協力事業のうち、紛争・内戦により影響を受けた（受けている）国・地域等に対する人道支援、紛争後の復興・復旧、紛争の発生・再発防止・平和の促進等を支援する新規および実施中の事業に充当される予定です。

本学園が学園90周年、大学70周年、高等学校80周年（2031年）の創立記念に向けて策定した「MV<sup>2</sup>（Mission/Value/Vision）」には、学園の使命として「人間愛・共生力等を持った人材の育成」を掲げています。本JICA債の購入により、学園の使命である社会全体の共生が促進され、人間愛に溢れた平和な国際社会の発展に貢献することを目指しています。

今後も教育・研究分野だけに留まらず、資金運用においても、適切なリスク管理・安定的な運用益を確保しつつ、社会貢献に取り組んで参ります。

【本件に関するお問い合わせ先】

学校法人大阪電気通信大学 財務部 TEL：072-824-1131



（本学の取組みは、SDGs「16」に該当します。）